

中国半导体照明产业发展报告

(2005)

国家新材料行业生产力促进中心
国家半导体照明工程研发及产业联盟

编



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

中国半导体照明产业 发展报告 (2005)

国家新材料行业生产力促进中心 编
国家半导体照明工程研发及产业联盟



机 械 工 业 出 版 社

本报告是国内第一本全面反映半导体照明产业发展状况的报告，全面地介绍了近年国内外半导体照明产业的发展态势，并对近期我国半导体照明的产业状况、技术现状、区域分布、投资方向、发展战略等方面进行了详尽描述和深入分析。

本报告内容全面、权威、准确，为企业、科研院所、投资机构、政府机构等提供了丰富、详细的信息，也可供技术人员和大专院校师生参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

中国半导体照明产业发展报告 .2005/国家新材料行业生产力促进中心，国家半导体照明工程研发及产业联盟编 .—北京：机械工业出版社，2006.1

ISBN 7-111-17980-3

I . 中 … II . ①国 … ②国 … III . 半导体技术 - 应用 - 照明 - 经济发展 - 研究报告 - 中国 - 2005 IV . TU113.6 - 39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 140489 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑：牛新国 版式设计：霍永明 责任校对：李秋荣

封面设计：陈 沛 责任印制：杨 曜

北京机工印刷厂印刷

2006 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

1000mm × 1400mm B5 · 10.25 印张 · 11 插页 · 272 千字

定价：98.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

本社购书热线电话（010）68326294

封面无防伪标均为盗版

编 委 会

顾 问

马颂德 科学技术部副部长
国家半导体照明工程协调领导小组组长
师昌绪 中国科学院院士，中国工程院院士
冯记春 科学技术部高新技术发展及产业化司司长
戴国强 科学技术部高新技术发展及产业化司副司长
国家半导体照明工程协调领导小组常务副组长
李 健 中南大学党委书记，教授
甘子钊 中国科学院院士
陈良惠 中国工程院院士
王占国 中国科学院院士
郑厚植 中国科学院院士
王琦安 科学技术部高新技术发展及产业化司材料处处长
国家半导体照明工程协调领导小组办公室主任
张新民 科学技术部高新技术发展及产业化司材料处副处长
国家半导体照明工程协调领导小组办公室副主任

主 编

吴 玲 国家新材料行业生产力促进中心主任
国家半导体照明工程研发及产业联盟秘书长

副主编

张文军 国家新材料行业生产力促进中心主任助理
阮 军 国家半导体照明工程攻关项目管理办公室副主任

编 委

邵立勤 廖小罕 刘 兵 石力开 陈皓明 李晋闽 江风益
梁秉文 郑敏政 关白玉 范玉钵 张国义 方志烈 陈燕生
王锦燧 刘升平 刘世平 张 荣 张万生 肖志国 王垚浩
李 刚 董志江 邓电明 周均铭 曹殿生 唐国庆 罗 毅
王国宏 裴小明 杨 辉 何剑威 庄卫东 屈素辉 潘建根
彭万华 蒋国忠 何开钧 斩彩霞 黄 琦 武晓明 周 兵
陆 健 孔曙光 缪文靖 姜运政 陈国祥 王东亚 苏 俊
宛 强 孟海燕 李 强 蔡 楠 李志刚 叶 洪 耿 博
罗 元 裴 培 薛景照 屠立孜 王滨秋 李 浩 史冬梅
李自祥 肖世俊 魏卓约 Robert . C. Walker

序

自 20 世纪 90 年代以来，当大街上传统的交通信号灯悄悄被新型 LED 灯取代的时候，当跳动、多彩的 LED 装饰灯出现在草坪、高楼大厦和公园休闲场所的时候，当全彩 LED 和白光 LED 广泛应用于手机背光和汽车显示与照明的时候，当高效大功率 LED 产品发光效率每 18 个月提高一倍的时候，世界都在关注，纷纷猜测：半导体技术是否将又一次改变我们的世界？

进入新世纪，以半导体技术为基础的微电子产业，带来了信息与通信产业的飞速发展，改变了世界的产业结构；半导体技术、信息技术和传统照明技术的结合，将再次改变我们的世界。半导体照明是节能与环保的照明，它将大大降低能耗，减少环境污染压力；半导体照明是适于分布式能源供应的照明，它与太阳能、风能结合，可以给边缘、贫困地区带来光明；半导体照明是绚丽多彩的照明，它将使我们的城市更灿烂；半导体照明是更可靠、更安全的照明，它已经并将更广泛地进入我们每个人的日常生活。

半导体照明是半导体技术为人类文明和社会发展做贡献的又一次机遇，是世界未来的光源，被公认为是 21 世纪最具发展前景的高技术领域之一。我国于 2003 年 6 月成立了国家半导体照明工程协调领导小组，正式启动了“国家半导体照明工程”。经过两年多时间的“政府引导、企业主体、市场化运作”，中国已经成为世界半导体照明领域不容忽视的一颗新秀，在国际大舞台上占据一席之地，有望在“十一五”期间取得更大的突破。

希望这本书能够吸引更多的社会人士来共同关注和致力于我国半导体照明产业的发展，让我们为半导体照明这一人类共同创造的、绚丽多彩的科技之光照亮全世界，为全球的可持续发展做出我们共同的努力。

马须德

2005 年 10 月 28 日



前　　言

科学技术部很重视半导体照明产业的自主创新与产业化工作，在“十五”期间，通过“863”计划在材料、器件及装备方面进行了部署，并于2003年6月联合信息产业部等相关部委和地方政府成立了国家半导体照明工程协调领导小组，紧急启动了攻关项目，突破了一批市场急需的产业化关键技术，企业技术创新的主体作用已经显现，政府引导资金放大效果显著，社会与民间资本投资态势良好，国际及区域间的合作迈出坚实步伐，为企业自主创新能力的培养和产业国际竞争力的提升奠定了坚实的基础。

在国家半导体照明工程协调领导小组和科学技术部高新技术发展及产业化司的领导与支持下，国家新材料行业生产力促进中心、国家半导体照明工程研发及产业联盟联合编制了《中国半导体照明产业发展报告（2005）》，这是国内第一本全面反映我国半导体照明产业发展状况的报告，也是计划出版的系列报告之一。

《中国半导体照明产业发展报告（2005）》正文共分为八个部分。比较全面地介绍了近年国内外半导体照明产业的发展态势，并对近期我国半导体照明的产业状况、技术现状、区域分布、投资方向、发展战略等方面进行了详尽描述和深入分析。

第一部分综述篇介绍了半导体照明的概念与历史沿革，以及在产业、技术、发展计划等方面国内外的情况。

第二部分技术篇重点介绍了国内外技术发展现状与趋势，以及国际和国内知识产权现状及发展动向。

第三部分产业篇重点分析了国内外产业发展现状及竞争态势，以及市场结构及需求预测。

第四部分政策篇重点介绍了美国、日本、韩国、欧盟、中国(含台湾地区)的产业政策及相关科技计划等。

第五部分基地篇主要介绍了深圳、上海、厦门、南昌、大连五个国家半导体照明工程产业化基地的情况。

第六部分投资篇主要介绍了中国大陆和台湾地区的行业投资热点、上市公司情况以及重点投资项目，供投资者决策参考。

第七部分战略篇摘录了《中国半导体照明产业发展战略研究报告》中有关章节内容。

第八部分年度纪事记录了自2004年3月到2005年9月间行业的重要事件。

本报告是在国家新材料行业生产力促进中心2004年组织大批专家以及国家知识产权局专利局、中国照明电器协会、美国YE BY Associate咨询公司、清华大学公共管理学院、北大纵横管理咨询公司、北京麦肯桥资讯有限公司等单位共同承担的《中国半导体照明产业发展战略》研究成果的基础上，又补充吸收了国家半导体照明工程研发及产业联盟于2004年、2005年分别在上海和厦门承办的第一届、第二届“中国国际半导体照明论坛”上百余位国内外知名专家的演讲内容，力求在内容上做到全面、权威、准确，以便为更多企业、科研院所、投资机构、政府机构等提供丰富、详实的信息。但因时间紧迫，编辑水平有限，难免存在一些疏漏与不妥之处，真诚欢迎读者提出宝贵意见，以便在今后工作中不断完善。

本报告在编制过程中得到了许多专家学者、政府部门的大力支持，提出了许多宝贵的修改建议，在此表示最诚挚的感谢。对上述参与《中国半导体照明产业发展战略》课题分报告研究的各个单位表示诚挚的谢意。

目 录

序

前言

第一部分 综述篇

一、半导体照明概念与发展历程	3
二、技术概况	8
三、产业概况	9
四、各国政府计划概况	10

第二部分 技术篇

一、半导体照明产业技术	15
(一) LED 外延片技术 (含衬底材料、外延工艺与 MOCVD)	15
(二) LED 芯片技术	26
(三) LED 封装技术 (含荧光粉)	31
(四) LED 分选技术	42
(五) 半导体照明灯具及光学系统技术	46
(六) 半导体照明电源及控制电路技术	49
二、国际技术现状与发展趋势	51
(一) 主要厂家及其技术优势	52
(二) 国际技术发展趋势	60
(三) 主要国家半导体照明产业技术战略路线图	61
三、国内技术现状与发展趋势	63
(一) 我国半导体照明产业技术发展现状	63
(二) 我国半导体照明产业技术战略路线图分析	67
四、国际知识产权与发展动向	71

(一) 衬底专利技术现状	71
(二) 外延专利技术现状	77
(三) 芯片专利技术现状	83
(四) 封装材料、荧光粉和封装专利技术现状	86
(五) 应用专利技术现状	99
五、国内知识产权与发展动向	103
(一) 国内半导体照明产业专利现状	104
(二) 外国及中国台湾地区在中国专利申请状况	106
(三) 我国半导体照明专利技术与外国专利技术的差距	108
(四) 我国境内专利申请与外国专利申请情况比较	114

第三部分 产业篇

一、全球 LED 产业现状与发展模式	123
(一) 全球 LED 产业现状与发展趋势	123
(二) 美国 LED 产业现状与模式	132
(三) 日本 LED 产业现状与模式	136
(四) 韩国 LED 产业现状与模式	139
(五) 中国台湾地区 LED 产业现状与模式	141
(六) 世界主要国家和地区 LED 产业发展模式的启示	149
二、中国 LED 产业现状及特点	153
(一) 中国 LED 产业现状	153
(二) 中国 LED 产业特点	169
三、国际市场与需求预测	172
(一) 国际 LED 市场与发展趋势	172
(二) 国际市场需求预测（外延片、芯片、封装及应用）	180
四、国内市场与需求预测	184
(一) 国内 LED 外延/芯片/封装	184
(二) 国内 LED 应用产品	185

第四部分 政策篇

一、美国半导体照明产业政策	195
----------------------------	------------

中 国 半 导 体 照 明 行 业 分 析 报 告

二、日本半导体照明产业政策	201
三、韩国半导体照明产业政策	204
四、欧盟半导体照明产业政策	207
五、中国台湾地区半导体照明产业政策	210
六、中国半导体照明产业政策	211

第五部分 基地篇

一、国家半导体照明工程深圳产业化基地	229
二、国家半导体照明工程上海产业化基地	232
三、国家半导体照明工程厦门产业化基地	239
四、国家半导体照明工程南昌产业化基地	244
五、国家半导体照明工程大连产业化基地	248

第六部分 投资篇

一、行业投资动态	255
(一) 中国大陆 LED 行业投资动态	255
(二) 中国台湾地区 LED 行业投资动态	256
二、国内重点投资项目（部分）	257
三、上市公司情况	260
(一) 中国大陆上市公司	260
(二) 中国台湾地区上市公司	273

第七部分 战略篇

一、中国发展半导体照明产业的战略意义	293
二、中国半导体照明产业竞争力	295
(一) 竞争优势	295
(二) 竞争劣势	296
(三) 发展机遇	297
(四) 面临挑战	298

三、总体发展思路	299
四、战略目标	299
五、发展重点	301
六、实施策略	301
七、对策措施	303

第八部分 年度纪事（2004～2005年）

附录

附录一 LED 相关标准一览表	327
附录二 国外主要 LED 企业一览表	328
附录三 国内主要 LED 企业一览表	330
附录四 国内 LED 主要设备及原材料生产商 一览表	332
附录五 国内主要 LED 研究机构一览表	333
附录六 国内主要 LED 检测机构一览表	335

第一部分

综述篇



一、半导体照明概念与发展历程

1. 半导体照明概念

半导体照明亦称固态照明，是一种基于半导体发光二极管新型光源的固态照明。发光二极管（Light Emitting Diode，英文简写为LED）是一种新型固态冷光源。发光二极管诞生于20世纪60年代初，具有结构简单、体积小、重量轻、耗能少、响应速度快、抗震性能好、使用方便等优点，在光电系统中的应用极为普遍。在同样照度下，LED灯的电能消耗和寿命比白炽灯和日光灯都有明显的优势。

半导体发光二极管是由P型半导体形成的P层和N型半导体形成的N层，以及中间的由双异质结构成的有源层组成，有源层是发光区，利用外电源向PN结注入电子，在正向偏压作用下，N区的电子将向正方向扩散，进入有源层，P区的空穴也将向负方向扩散，进入有源层，电子与空穴复合时，将产生自发辐射光，见图1-1。LED因其使用的材料不同，其二极管内中电子、电洞所占的

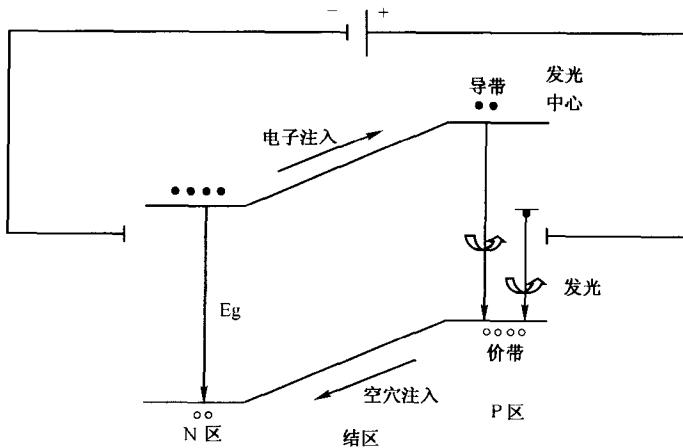


图 1-1 LED 发光原理图

能阶也有所不同，能阶的高低差影响结合后光子的能量而产生不同波长的光，也就是不同颜色的光，如红、橙、黄、绿、蓝或不可见光等。

LED 可以分为可见光 LED（波长 450~780nm）和不可见光 LED（850~1550nm），见表 1-1。在可见光 LED 方面，按亮度又可分为一般亮度 LED 和高亮度 LED；其中一般亮度 LED 主要用 GaP、GaAsP 及 AlGaAs 等材料做成，主要发黄色和红色的光；高亮度 LED 主要用 AlGaInP 及 GaInN 等材料做成，按材料不同，高亮度 LED 的发光范围较一般亮度要广，目前最热门的蓝光 LED 主要是用 GaInN 材料做成，而未来则非常看好白光 LED。在不可见光 LED 方面，又可分成红外线 LED（波长 850~950nm）、光通信 LED 及 LD（波长 1300~1550nm），红外线 LED 应用范围比较广泛，除了遥控器、开关等传统应用外，还包括信息设备、无线通讯及交通系统等新应用的 IrDA 模块；光通信 LED 及 LD 主要是做为光通信模块、条形码读取头、CD 读取头及半导体电射等用途。

表 1-1 发光二极管 (LED) 分类及其应用领域

一级分类	二级分类	材料	应用领域
可见光 LED (450~780nm)	一般亮度	GaP、GaAsP、AlGaAs	家电、信息产品、通信产品、消费性电子产品的指示光源、室内显示
	高亮度	AlGaInP (红、橙、黄光)	大型看板、交通号志、背光源、汽车第三煞车灯
		GaN (蓝、绿光)	
		GaInN + 萤光粉 (白光)	照明用
不可见光 LED (850~1550nm)	红外线 LED (850~950nm)	GaAs、GaAlAs	红外线无线通信 IrDA 模块、遥控器
	光通信 LED/LD (1300~1550nm)	GaAlAs	光通信用光源 (短距离光纤)

按照上游材料至最终应用产品划分，LED 产业链可以分为上游、中游、下游三大部分，见图 1-2。上游产业指关键材料（衬底材料、外延片）以及生产设备的制造，中游是芯片制备，下游则是

封装及产品应用。

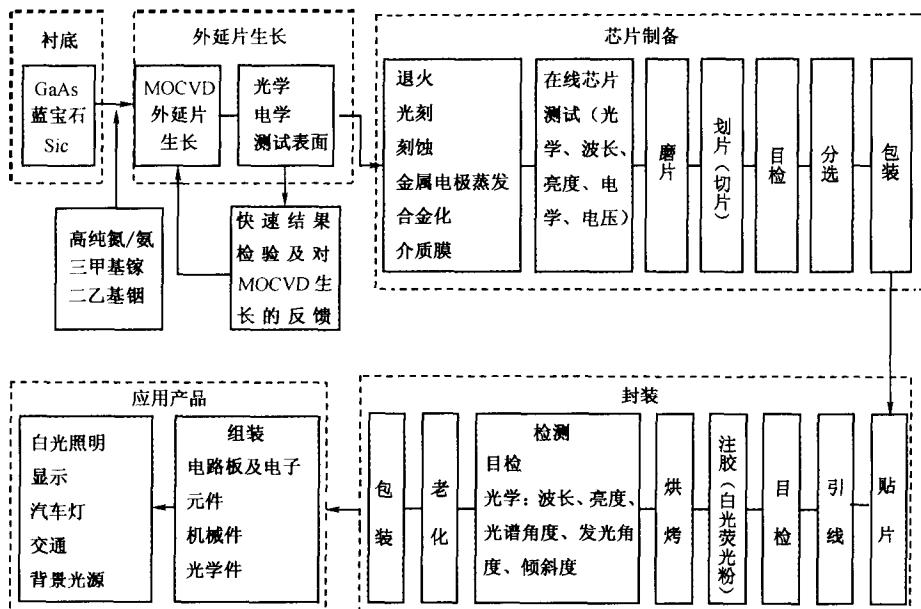


图 1-2 LED 产业链结构示意图

2. 发展历程

1962年，GE、Monsanto、IBM的联合实验室开发出了发红光的磷砷化镓(GaAsP)半导体化合物；1968年可见光LED步入商业化发展进程，此时LED的发光效率仅为0.1lm/W；随后在Bell、IBM等公司的努力下，逐渐开发出了黄、绿光LED。这一时期的LED产品主要以红色为主，但亮度不高，而且比较昂贵。其特点是体积小、直流电耗低、温度低等。

电脑、电子器件、控制系统等商业和个人应用产品的兴起形成了对LED的强烈市场需求。LED以其鲜明的特点被应用在这些电子器件上作指示用途。这个时期人们仍然只是把LED作为指示灯来认识，尚没有认识到LED的其他用途。

高亮LED在20世纪80年代后期、90年代初期在市场出现，这一时期的产品主要应用于信号、标识、显示等方面。耐用、高亮度

第二章 LED 的发展

等特点非常适合紧急信号、标识的应用，例如发光安全出口，原来需要频繁的更换，这是一项非常繁琐的劳动。经过 15 年的演进，LED 安全出口标识基本替代了白炽灯、荧光灯，占据了该产品市场。由于这一时期的 LED 具有亮度高、体积小、耐用等特点，在汽车尾灯、交通信号灯等方面的应用也具有了非常广阔的市场前景。在这些传统的应用领域，LED 产品的应用和推广需要一段很长的过程。但是 LED 的应用并不都是来自与传统产品的替代，由于其自身特点，LED 非常适合矩阵式的排列，这使 LED 被用在许多信息需要变化的显示应用方面。

1994 年，日本旅美科学家 Shuji Nakamura（中村秀二）在 GaN 基片上研制出了第一只蓝色发光二级管，由此人们看到了白光 LED 的曙光以及 GaN 基 LED 广阔的市场前景和巨大商机，也由此引发了对 GaN 基 LED 研究的热潮。GaN 基 LED 迅速发展，逐渐进入到应用市场领域。GaN 基 LED 商业化生产始于 20 世纪 90 年代中期，通过红、绿、蓝三种颜色调配，显示应用的设计者就可能设计出全彩的动态设计。蓝光 LED 的出现大大加速了大屏幕显示应用，从 20 世纪 90 年代中期开始，许多广告、体育和娱乐场所开始应用 LED 大屏幕显示，并以此为特色。

在紫外和蓝光技术上的突破使得另外一种生成白光的技术成为可能，即在单枚 LED 上通过蓝光激发 RGB 荧光粉，生成白光。20 世纪 90 年代后期制成了第一只这样的 LED，但是色泽不均匀，使用寿命短，价格高。

LED 作为指示应用已经成熟，作为信号、显示等方面的应用还需要进一步发展，而作为照明应用，还属于起步阶段。直到 20 世纪 90 年代后期，单管 LED 发出的光只能照亮很近的物体。为了更好地用于照明，唯一的方法就是把许多 LED 放在一起，LED 照明更适合只需要一种颜色照明的情况。随着蓝光 LED 的出现和发展，研究人员更加重视照明应用的研究。伴随技术的不断进步，近年来白光 LED 的发展相当迅速，功率型白光 LED 的发光效率已经达到